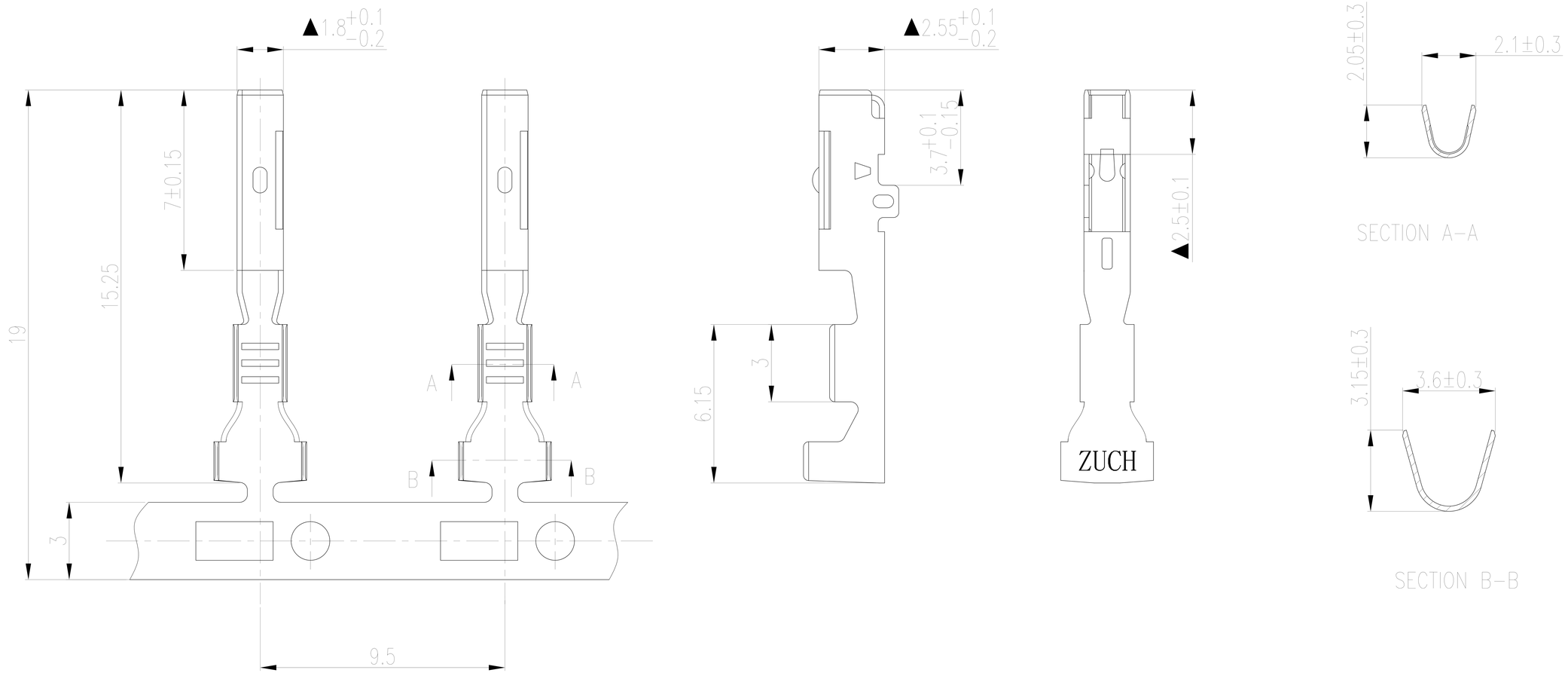
工程变更单号 ECN NO	变更说明 DESCRIPTION	版 次 REV	发行时间 DATE	确 认 ACCEPT	审 核 CHECK	批 准 APPROVAL
/	初版发行	A00	2021.05.21	王傲情	陈霈霖	陆明超



技术要求：

1. 材料：铜合金，T=0.2
2. 外观：
   a) 无影响使用的毛刺，无明显铜沫垫伤，无变形，划痕等不良，
      无影响使用的扭曲变形；
   b) 产品应无发白，发蓝，发黑，水纹等不良，镀层无剥层现象；
3. 电镀要求：先冲后镀，镀亮锡；
4. ■”为产品关键特殊尺寸，“▲”为产品重点管控尺寸，未注R角为0.2～0.5
5. 未注公差按GB/T15055-2007-m级执行.

规格型号	压接导体范围	压接绝缘层范围
TP10001-3A	0.3～0.5mm²	∅1.8～2.2mm

未注尺寸公差按下表	
尺寸 DIM	公差 TOL
0～3	±0.20
>3～6	±0.30
>6～30	±0.40
>30～120	±0.50

HSF

ZUCH CONNECTOR 浙江珠城科技股份有限公司
Zhejiang ZUCH Technology Co.,Ltd

文件编号 FILE NO	CUS-T-00591	日 期 DATE	产品名称 TITLE	1.0母端子			
设 计 DESIGN			成品料号 PART NO	TP10001-3A			版 次 REV A00
审 核 CHECK							
批 准 APPROVAL			比例 SCALE	5:1	单位 UNIT	mm	
客户图						页 码 PAGE	1 OF 1